



برپایی لیزر میکروچیپ توان متوسط کلید زنی Q به روش نا کنا

احمد مزنگی علی آباد، محمد رضا ملکی اردستانی و مسعود کاوشن تهرانی

گروه الکتروپاتیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده - در این مقاله برپایی یک نمونه لیزر میکروچیپ توان متوسط کلید زنی Q به روش نا کنا انجام شده و تأثیر دو پارامتر ورودی شعاع پرتو دمش و توان دمش بر روی خروجی لیزر بررسی شده و انتطاب آن با شبیه سازی به دست آمده است.

کلید واژه- برپایی، لیزر میکروچیپ، کلید زنی Q، روش نا کنا

Set up of passively Q-switched mid-power microchip laser

A. Mazangi Aliabad, M. maleki ardestani and M. Kavosh Tehrani

Department of electro-optics, Malek-ashtar University of Technology

Abstract- In this paper, Set up of passively Q-switched mid-power microchip laser is obtained and effect of two input parameters of pump beam radius and pump power on the output laser is investigated and it's coincidence with simulation is obtained.

Keywords: Set up, microchip laser, Q-switching, passive

$$N_i = \frac{2\sigma_g N_{s0} l_s + \ln(1/R) + L + 2\alpha_L l}{2\sigma_l} \quad (1)$$

$$N_{th} \cong \frac{2\sigma_e N_{s0} l_s + \ln(1/R) + L + 2\alpha_L l}{2\sigma_l} \quad (2)$$

$$N_i - N_f - N_{th} \ln\left(\frac{N_i}{N_f}\right) = 0 \quad (3)$$

N_f و N_{th} ، به ترتیب چگالی وارونی جمعیت اولیه، چگالی وارونی جمعیت آستانه و چگالی وارونی جمعیت نهایی است. σ ، سطح مقطع گسیل برانگیخته محیط بهره، l ، طول محیط بهره کاواک، σ_g و σ_e به ترتیب سطح مقطع جذب حالت پایه و حالت برانگیخته جاذب اشباع پذیر، l_s طول جاذب اشباع پذیر، N_{s0} ، چگالی جمعیت کل جاذب اشباع پذیر، α_L ، ضریب جذب محیط بهره در طول موج لیزر، R ، بازتاب پذیری آینه خروجی و L ، اتلاف نوری بر اثر پراکندگی و جذب درون کاواک است.

با مشخص شدن N_i و N_f ، انرژی پالس خروجی E توان قله P ، پهنهای پالس t_i و نرخ تکرار F ، لیزر میکروچیپ کلید زنی Q شده ناکنا می تواند به صورت زیر نوشته شود:

$$E = \frac{h\nu A}{2\sigma_l} \ln(1/R) \ln\left(\frac{N_i}{N_f}\right) \quad (4)$$

$$P = \frac{h\nu AL}{\gamma t_r} \ln(1/R) [N_i - N_{th} - N_{th} \ln\left(\frac{N_i}{N_{th}}\right)] \quad (5)$$

$$t_i \cong \frac{E}{P} \quad (6)$$

$$F = \left(\tau \ln\left[\frac{1 - \beta \frac{n_i}{B\tau}}{1 - \frac{n_i}{B\tau}} \right] \right)^{-1} \quad (7)$$

که در اینجا داریم [۵]:

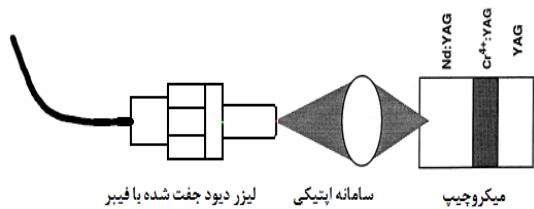
$$\beta = 1 - \frac{f_a}{\gamma} \left(1 - \frac{n_f}{n_i} \right) \quad (8)$$

$$B = \frac{\eta p_p}{Alh \nu_p} \quad (13)$$

که در آن A مساحت پرتو در محیط لیزر، γ ، فاکتور کاهش وارونی که برای لیزر ۴ ترازی $\gamma = 1$ Nd:YAG است. t_r ، زمان رفت و برگشت نور در کاواک لیزر، B ، نرخ دمش حجمی به تراز بالایی لیزر، τ ، طول عمر سطح بالایی محیط بهره است. f_a فاکتور اشغال بولتزمون در سطح بالایی لیزر، $\eta = 1 - \exp(-\alpha l)$ بازده دمsh، α ضریب جذب محیط بهره برای آلایش P_p ، N_d توان

۱- مقدمه

لیزرهای میکروچیپ کلید زنی Q ، لیزرهای حالت جامد ساده و جمع و جوری هستند که پالس‌های نانو ثانیه و زیر نانو ثانیه را با انرژی پالس و توان قله‌ی بالا در یک پرتوی محدود شده‌ی پراش تولید می‌کنند. در شکل ۱ برای نمونه‌ی برپا شده در این مقاله، مشاهده می‌کنید؛ بعد از محیط بهره و جاذب اشباع پذیر یک بلور بدون آلایش به عنوان پوشش انتهایی قرار داده می‌شود. پوشش انتهایی گرمای ایجاده شده و استرس ناشی از آن که بر اثر دمsh لیزر ایجاد شده را از روی محیط بهره بر می‌دارد و به این ترتیب مقاومت صفحه‌ی خروجی را در برابر آسیب نوری افزایش می‌دهد [۱].



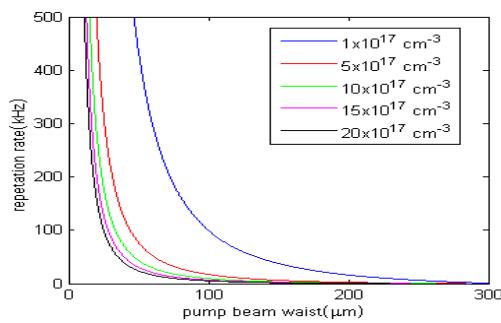
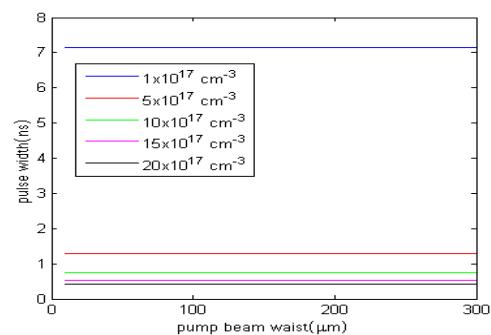
شکل ۱: لیزر میکروچیپ توان متوسط کلید زنی Q با روش ناکنا

محیط بهره Nd:YAG رایج ترین محیط بهره برای لیزرهای حالت جامد است که ویژگی‌های مطلوبی همچون سختی میزان YAG، کیفیت نوری خوب و رسانش گرمایی بالا را دارا می‌باشد [۲].

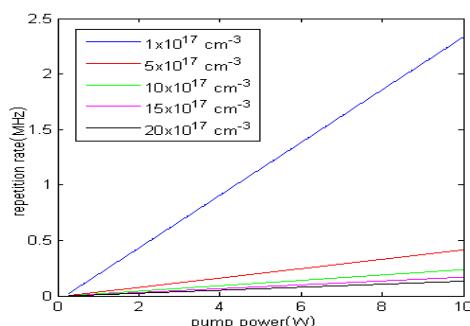
در سال‌های اخیر به بلور $\text{Cr}^{4+}:\text{YAG}$ به عنوان جاذب اشباع پذیر برای کلید زنی Q ناکنا لیزرهایی با طول موج خروجی در ناحیه ۹۰۰ تا ۱۲۰۰ نانومتر توجه خاصی شده است. این بلور به دلیل سطح مقطع جذب بالا، طول عمر مناسب تراز بالایی، ضریب هدایت گرمایی مناسب و آستانه آسیب پذیری بالا به عنوان جاذب اشباع پذیر به کار می‌رود [۳].

۲- مبانی نظری لیزر میکروچیپ

مطلوبه با تئوری لیزر کلید زنی Q به روش ناکنا، پس از حل معادلات نرخ جفت شده چگالی فوتون، چگالی وارونی جمعیت محیط بهره و جاذب اشباع پذیر، چگالی وارونی جمعیت اولیه، چگالی وارونی جمعیت آستانه و چگالی وارونی جمعیت نهایی به صورت روابط زیر به دست می‌آیند [۴]:



شکل ۲: تغییرات انرژی تپ، پهنهای تپ و نرخ تکرار بر حسب شعاع پرتو دمش به ازای غلظت‌های مختلف آلایش جاذب اشباع پذیر



شکل ۳: تغییرات نرخ تکرار بر حسب توان دمش به ازای غلظت‌های مختلف آلایش جاذب اشباع پذیر

۴- نتایج برپایی

از آن جایی که برای دمش لیزر میکروچیپ به طول موج جذب 808 nm نیاز داریم؛ پس از طیف سنجی لیزر دیود استفاده شده در برپایی، این طول موج در دمای 45.5°C به دست آمده است. از این رو تمام اندازه‌گیری‌ها در این دما انجام شده است. در این برپایی خروجی لیزر دیود با استفاده از یک درایور جریان، تپی شده است. امکان تغییر دادن شدت جریان و پهنهای تپ جریان وجود دارد که بیانگر آن است که این جریان ثابت در چه مدت زمانی از لیزر دیود خارج می‌شود. برای تغییر دادن شعاع پرتوی دمش از سه سامانه نوری کانونی کننده با شعاع‌های کانونی 20 mm ، 15 mm و 12.5 mm بعد از سامانه

دمش، ω اندازه لکه دمش، λ طول موج خروجی لیزر و λ_p طول موج دمش لیزر می‌باشد.

۳- نتایج شبیه سازی

پارامترهای لیزر دیود و میکروچیپ استفاده شده در برپایی به ترتیب در جدول ۱ و ۲ آورده شده است.

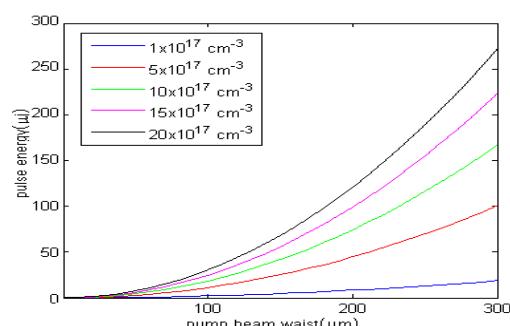
جدول ۱: مشخصات لیزر میکروچیپ

۴ mm	ضخامت Nd:YAG
۲mm	ضخامت Cr ⁺⁴ :YAG
۱.۵mm	ضخامت YAG
۳mm	قطر میکروچیپ
٪۱.۱	درصد آلایش Nd:YAG
٪۷۱	عبور اولیه جاذب اشباع پذیر
٪۶۰	بازتاب پذیری آینه خروجی

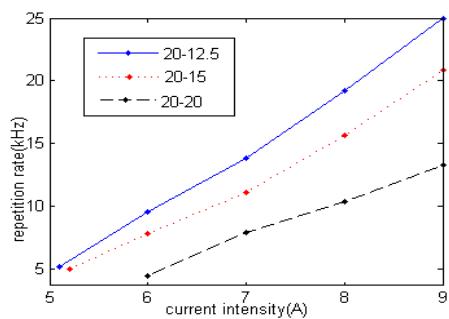
جدول ۲: مشخصات لیزر دیود استفاده شده در برپایی

Spectra Width(nm)	Maximum Voltage (V)	Maximum Current(A)	Threshold Current (A)
۳.۹	۱.۹۶	۹.۶	۰.۹۷

شبیه سازی لیزر میکروچیپ با استفاده از روابط کلید زنی Q به روش ناکنا انجام شده و تغییرات انرژی تپ، پهنهای تپ و نرخ تکرار بر حسب شعاع پرتو و تغییرات نرخ تکرار خروجی لیزر بر حسب توان دمش به ازای غلظت‌های مختلف آلایش جاذب اشباع پذیر، به ترتیب در شکل‌های ۲ و ۳ بررسی شده است. از آن جایی که پارامتر توان دمش فقط در رابطه‌ی نرخ تکرار، وجود دارد؛ تنها تغییرات نرخ تکرار بر حسب توان دمش بررسی شده است.



است. برای هر سه سامانه، اولین جریان بیانگر آستانه‌ی عمل لیزر برای خارج کردن ۲ تپ لیزر میکروچیپ به ازای هر تپ جریان است. با توجه به رابطه $E = VI\Delta t$ که در آن E انرژی لیزر دیود، V ولتاژ، I شدت جریان و Δt پهنه‌ی تپ جریان است؛ با افزایش شدت جریان، انرژی لیزر دیود و به دنبال آن توان دمش افزایش می‌یابد.



شکل ۶: تغییرات نرخ تکرار بر حسب شدت جریان لیزر دیود به ازای پهنه‌ی تپ جریان ثابت $600\text{ }\mu\text{s}$ برای هر سه سامانه اپتیکی در دمای 45.5°C لیزر دیود

با توجه به شکل ۶، با افزایش شدت جریان و به دنبال آن توان دمش، نرخ تکرار خروجی لیزر میکروچیپ افزایش می‌یابد. همچنین با افزایش فاصله کانونی سامانه اپتیکی و به دنبال آن افزایش شعاع پرتو دمش، نرخ تکرار کاهش می‌یابد.

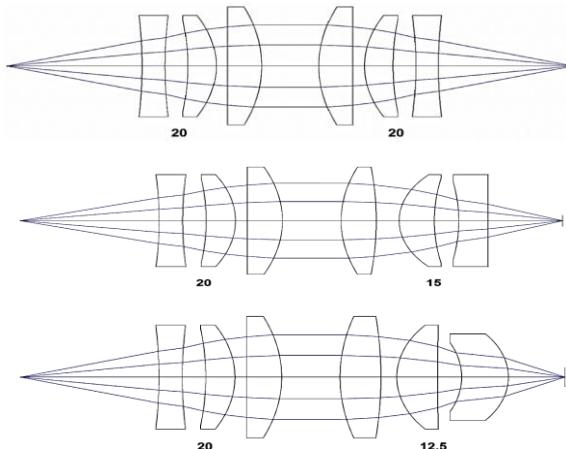
۵- نتیجه‌گیری

همان طوری که از شبیه سازی و نتایج برپایی به دست آمده است، با افزایش شعاع پرتوی دمش، انرژی تپ افزایش، پهنه‌ی تپ بدون تغییر و نرخ تکرار کاهش می‌یابد. همچنین با افزایش توان دمش نرخ تکرار خروجی لیزر افزایش و انرژی تپ و پهنه‌ی تپ تغییر نمی‌کند.

مراجع

- [1] Alphan Sennaroglu, *Solid-state lasers and applications*, New York, 2007
- [2] Koechner W., *Solid state laser engineering*, Fifth Edition, New York, Springer, Verlag, 2006.
- [3] Kalisky Y., Levy S., Kravchik L., "Passive Q-switched, CW Diode pumped Nd-doped YAG and YVO₄ Lasers", *SPIE Conference on Laser Material Crystal Growth and nonlinear Materials and devices*, Vol. 36, 1999.
- [4] Ma J.- DongJ., UedaK.-i., Kaminskii A.A.; "Optimization of Yb:YAG/Cr⁴⁺:YAG composite ceramics passively Q-switched microchip lasers"; *Appl Phys B* Vol. 105, pp. 749–760, 2011.
- [5] Zhang X., Zhao S., Wang Q., Zhang Q., Sun L., and Zhang S.; "Optimization of Cr-Doped Saturable-Absorber Q-Switched Lasers"; *IEEE*, Vol. 33, NO. 12, 1997, Jeong Y., Sahu J., Payne D., et al., "Ytterbium-doped large-core fiber laser with 1.36 KW continuous-wave output power", *Opt. Commun.* Vol.12, pp. 6088-6092, 2004

موازی کننده با شعاع کانونی 20 mm استفاده شده است که در شکل ۴ مشاهده می‌کنید.



شکل ۴: سامانه‌های نوری موازی کننده و کانونی کننده

پهنه‌ی تپ حاصل از برپایی لیزر با هر سه سامانه اپتیکی، مقدار ثابت تقریباً 2.5 ns را می‌دهد که بیانگر این است که شعاع پرتوی دمش بر روی پهنه‌ی زمانی تپ خروجی لیزر، تأثیری ندارد. در شکل ۵ تپ خروجی لیزر را برای سامانه اپتیکی ۲۰-۲۰ مشاهده می‌کنید. بعد از تپ اصلی یک برآمدگی (پس تپ) مشاهده می‌شود. پس تپ ایجاد شده در واقع یک مد طولی به جز مد اصلی است که بهره‌ی کمتری نسبت به آن، شامل شده است.



شکل ۵: تپ خروجی لیزر برای سامانه اپتیکی ۲۰-۲۰

انرژی تپ خروجی لیزر میکروچیپ برای سه سامانه اپتیکی با کاهش شعاع کانونی سامانه کانونی کننده، به ترتیب 48 ، 37 و 28 میکرو ژول به دست می‌آید که به معنای کاهش انرژی تپ به ازای کاهش شعاع پرتو دمش می‌باشد. با افزایش شدت جریان لیزر دیود، انرژی تپ و پهنه‌ی تپ تغییری نمی‌کند. تغییرات نرخ تکرار بر حسب شدت جریان لیزر دیود به ازای پهنه‌ی تپ جریان ثابت $600\text{ }\mu\text{s}$ برای هر سه سامانه اپتیکی در شکل ۸ آورده شده